



## Development Change Management Project Manager

外資系半導体メーカーでの募集です。パッケージ開発のご経験のある方は歓迎です。

### 募集職種

#### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

#### 採用企業名

外資系半導体メーカー

#### 求人ID

1488698

#### 業種

電気・電子・半導体

#### 会社の種類

外資系企業

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

東京都 23区

#### 給与

550万円 ~ 1100万円

#### 勤務時間

09:00 ~ 17:30

#### 休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 6日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末...

#### 更新日

2024年08月01日 15:22

### 応募必要条件

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

流暢

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

専門学校卒

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

【求人No NJB2236267】

- ・ Responsible for OSAT change management projects ensuring projects are executed fulfilling project requirements.
- ・ Responsible for automotive package outline design change bill of material 2nd source or assembly process improvement qualification to meet automotive business needs.
- ・ Manage subcontractors PCN (Product change notice) and executive change projects.
- ・ Identify package level opportunities for cost down and executes cost down projects.

- ・ Support Front End wafer related change management
- 

## スキル・資格

### 【必須】

- ・ 半導体のパッケージ開発のご経験
  - ・ プロジェクトマネジメントのご経験
  - ・ 新製品のパッケージ開発 プロジェクトの導入 変更/転送 またはプロセス（アセンブリとテスト）実務経験
  - ・ ラミネートとリードフレームに関するプロセスと材料に関する知識
  - ・ 自動車業界のランプアップ～セールローンチまでの経験
  - ・ 英語/日本語ビジネスレベル
  - ・ ロジカル志向、チームワーカー+コミュニケーション力
- 

## 会社説明

ご紹介時にご案内いたします